

# 微星科技微學程



- (一)設置宗旨：微星科技微學程設置宗旨為整合學校資電基礎課程與微星軟韌體與硬體設計課程，共同培育理論與實務兼備之科技人才。
- (二)應用主題：培訓軟韌體與硬體設計設計人才。
- (三)課程規劃：基礎課程+核心課程+實習/專題實作(Capstone 課程)。
- (四)修讀規定：  
1.需修畢計算機概論、電路學及電子學  
2.核心課程軟韌體設計與硬體設計擇一選課。
- (五)人才培育目標：軟韌體與硬體設計工程師。

1

1

# 微星科技微學程

資料來源:微星科技

## 2024年招生規劃時程



於2023年7月起積極與微星科技洽談「軟韌體與硬體人才專業培育計畫」進行產學合作  
校內通過設置「微星科技微學程」由微星提供獎學金、教師授課鐘點費等相關經費鼓勵學生修讀，學生完成選讀課程後擇優錄取微星正職員工，畢業即就業。預定2024年9月開課，培訓時程規劃如下：



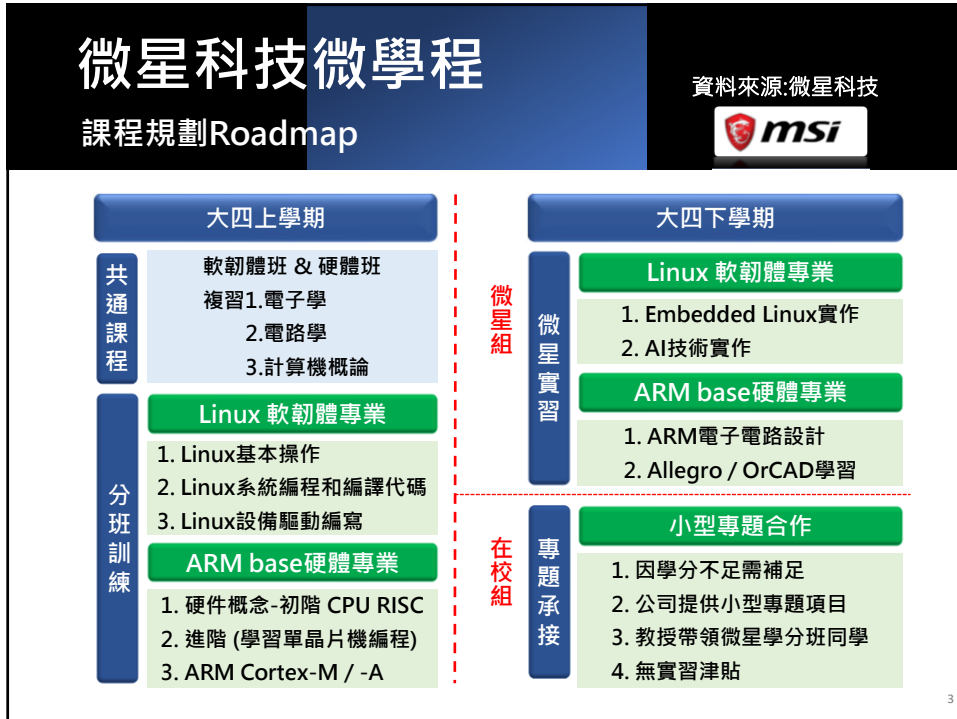
2

2

# 微星科技微學程

## 課程規劃Roadmap

資料來源:微星科技



3